

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：蘇玫君
電話：02-7736-6164
電子信箱：sumc@mail.moe.gov.tw

受文者：景文科技大學

發文日期：中華民國113年5月16日
發文字號：臺教技(三)字第1130050711號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：智慧財產局函 (A09000000E_1130050711_senddoc1_Attach1.PDF)

主旨：轉知經濟部智慧財產局辦理2024台灣創新技術博覽會「發明競賽」徵展一案(如附件)，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依經濟部智慧財產局113年5月13日智專行字第11330003513號函辦理。
- 二、本展報名期間自113年4月26日至7月19日止，相關展覽訊息、參展說明及報名電子檔，請逕至本展報名網頁(<https://www.inventaipai.com.tw/zh-tw/menu/9F7FD125309115F0D0636733C6861689/info.html>)查詢及下載報名表格等相關資料。
- 三、如有相關疑問，請逕洽經濟部智慧財產局，電話：(02) 23767192。

正本：各公私立大專校院(環球學校財團法人環球科技大學、東方學校財團法人東方設計大學、大同技術學院除外)

副本：經濟部智慧財產局

